## PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION

Product Description :	SLIDE SWITCH	
Product Part Number :	ESE15800	

Applications :

For other applications, contact our person signed below.

CUSTOMER USE ONLY	Receipt Record
This was certainly received by us. One copy is being returned to you.	Date of Receipt :
	Received by :
	Title : Dept. :

• This product has not been manufactured with any ozone depleting chemical controlled under the Montreal Protocol.

• All the materials used in this product contain no brominated materials such as PBDE as the flame-retardant.

Matsushita Electronic Components Co., Ltd.
Electromechanical Components Division. 〒571-8506 1006 Kadoma,Osaka,Japan
TEL : Osaka (06) 6908-1101 (Representative)
FAX : Osaka (06) 6909-5174 (Direct)
Manufacturing section : Wakasa Matsushita Electric Co., Ltd.

Prepared by : Engineering Department
Switches & keyboard Development Group
TEL: (0770) 23-5201 (Representative)
FAX: (0770) 23-5298 (Direct)
Contact Person : SHOJI AKEGAWA
(Title) Supervisor
Authorized by : YUSHO NAKASE
(Title) General Manager of Engineering

Title	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION	RULE No. 12-1	
標準書名	共通納入仕様書	記号番号	
Subject	▲ ESE15800Type(2)	151-ESE-15800-2	
品名		⚠ (R 1)	
(Notes) [1]	In case there are differences between the individual specifications and this	specifications.	
(注意)	Priority shall be given to the individual specifications.		
	個別納入仕様書と本仕様書とで矛盾が生じる項目については、個別納入仕様	き書を優先適用	
	する。		
[2]	Test conditions … Temperature ; 5~35°C, Humidity ; 45~85%, Atmospher	ic pressure ; 86	
	試験条件 … 室温 5~35℃,相対湿度 45~85%,気圧 86~106KPaの状態	C172°	
ITEM	SPECIFICATIONS	REMARKS	
項目	規格	備考	
1. Appearance	• There shall be no harmful plating defective, rust, cracking, chip and		
1. Appearance 外 観	deformationetc., on function.		
	機能を損なう、メッキ不良、錆、傷、割れ、変形がないこと。		
	• There shall be no noticeable deformation in the alignment of the terminals.		
	端子の並びには変形のないこと。		
2. Dimensions	In accordance with the individual specifications.		
寸 法	個別納入仕様書による。		
3. Marking	In accordance with the individual specifications.		
表示	個別納入仕様書による。		
4. MECHANIO	CAL CHARACTTERISTICS		
機械的	5特性		
1. Stroke	<ul> <li>In accordance with the individual specifications.</li> </ul>	2	
ストローク	個別納入仕様書による。		
2. Operating force	<ul> <li>In accordance with the individual specifications.</li> </ul>		
操作力	個別納入仕様書による。		
3. Operating	<ul> <li>No breaking of operating part to apply following load within 0.65mm point</li> </ul>		
part strength	from the bottom of the knob for 15s.		
操作部強度	操作部根元より 1mm 以内に下記荷重を各 15 秒間加えて操作部に破損		
	のないこと。		
	□ Slide operating direction ··· 5N		
	スライド操作方向		
	Right direction against operating direction … 10N		
	操作方向と直角方向		
Sym. Date	Revision	Signed Cheked	
符号 日付	改訂履歷	記印検印	
⚠ Sep. 1.'00	Change of rule No. and subject No. 記号番号及び品名 No.変更	20, 67 7.~	
Check Check Plan			
Esta. Date 24. Apr	. 2000 ELECTROMECHANICAL COMPONENTS DIVISION 検印	検印 担当者	
	機構部品事業部		
制定日		1. 1. de 2. 14-20	
	$\varphi$	<u>∧</u> ×	
······································	MATSUSHITA ELECTRONIC COMPONENTS CO. LTD	-	

Title	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION	RULE No. 12-3
標準書名	共通納入仕様書	記号番号
Subject	▲ ESE15800Type(2)	151-ESE-15800-2
品名	ESE15800 形(2)	⚠ (R 1)
ITEM	SPECIFICATIONS	REMARKS
項目	規格	備考
1 Low	<ul> <li>Leave in room temperature and room humidity for an hour after placing in chamber of temperature -25±2°C for 96 hours.</li> </ul>	
temperatur resistanc		
耐寒性	The contents of table $-1$ shall be satisfied.	
india ( int	表1を満足すること。	
	□ No harmful deformation, cracking and chip etc. , on function.	
	機能上、有害な変形・ひび割れ・欠け等のないこと。	
4 Moisture	• Leave in room temperature and room humidity for an hour after placing in	
resistanc		
耐湿性	+40±2℃, 90~95%RH の槽中に96時間放置後、常温常湿中に1時間	
	放置する。	
	The contents of table $-1$ shall be satisfied.	
	表1を満足すること。 □ No harmful deformation, cracking and chip etc. , on function.	
	機能上、有害な変形・ひび割れ・欠け等のないこと。	
ā Temperature	• Leave in room temperature and room humidity for an hour after testing	······
cycle tes		
耐温度サイクノ	ト記サイクルを1サイクルとして、20 サイクル試験後、常温常湿中に1時	
	間放置する。	
	+70±2°C	
	Dece	
	Room temperature	
	$-25\pm2^{\circ}C$ 10~	
	10	
	<u>30min</u> 15 min 30min 15 min	
	< 1 cycle >	
	$\Box$ The contents of table - 1 shall be satisfied.	
	□ The contents of table - 1 shall be satisfied. 表1を満足すること。	
	No harmful deformation, cracking and chip etc. , on function.	
	機能上、有害な変形・ひび割れ・欠け等のないこと。	
6. Vibration	• Vibration of amplitude:1.5mm, f=10~55Hz and the period:1	
proc	f minute shall be done in X,Y and Z direction for respective 2	
耐振性	hours.	
	振幅 : 1.5mm, f=10~55Hz, 周期1分間の振動をX, Y, Z方向に、各	
	2時間行う。 □ The contents of table - 1 shall be satisfied.	
	表1を満足すること。	
	No harmful deformation, cracking and chip etc. , on function.	
	機能上、有害な変形・ひび割れ・欠け等のないこと。	
<u></u>	MATSUSHITA ELECTRONIC COMPONENTS CO, . LTD	



Title 標準書名		COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION 共通納入仕様書	RULE No. 12-7 記号番号
Subject		$\triangle$ ESE15800Type(2)	151-ESE-15800-2
品名		ESE15800 形(2)	▲ (R 1)
	App	lication Notes ご使用上の注意事項	
	and be ca of perform ご使用に	sing our Slide Switches, please observe the following items ("prohibited items") autions of the following in order to prevent dangerous accidents and deterioration nance. こ際しては,不安全事故や性能劣化等の未然防止のため,以下の禁止事項の厳 事項についてご配慮ください。	
		hibited items and notes on mounting 長に関する禁止及び注意事項	
	(1)	In order to prevent from corroding when soldering, avoid to employ water- soluble flux. はんだ付けの際、水溶性フラックスは腐食の恐れがありますので、ご使用はお 避け下さい。	
	(2)	When soldering (including preheat), set the lever to the release position. はんだ付けする際(プリヒート含む)は、操作部(レバー)をレリーズ状態にして 行ってください。	
	(3)	When soldering using a soldering iron, soldering conditions vary with the tip shape of the soldering iron, wattage, and PWB thickness. Thoroughly check the condition in advance, including the heat resistance rating of the solder. はんだごてではんだ付けされる際は、はんだごての先端形状、ワット数、基板の厚み等により条件が変わります。はんだ耐熱性の規格を加味した上で、事前に充分なご確認をお願いします。	
	(4)	Do not apply a load to terminals when soldering. Care should be taken in this regard because a load may deteriorate electric and mechanical characteristics. はんだ付け時には、端子に荷重が加わらないようにしてください。荷重が加わりますと、場合によっては電気的・機械的特性の劣化の恐れがありますので、ご注意ください。	
	(5)	When mounting a slide switch to a through-hole type PWB, the influence of thermal stress on the switch is greater than that on one-sided PWB. Be sure to check the influence as well as the heat resistance rating of the solder. スルホールタイプのプリント基板に実装する場合は、片面基板よりもスイッチの熱ストレスの影響が大きくなります。はんだ耐熱性の規格を加味した上で、事前に充分ご確認ください。	
	(6)	Do not dip-solder after reflow-soldering to prevent from flux jumping. フラックス上がり防止のため、リフローはんだした後、ディップはんだしないで く ださい。	
	(7)	Since the slide switches are not sealed, do not wash them. スイッチは密閉構造になっていないため、洗浄はしないでください。	
	(8)	With the switch installed on the printed wiring board, do not stack the boards. プリント配線板に実装後、基板の積重ねをしないでください。	



Title	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION	RULE No. 12-11 記号番号
標準書名		151-ESE-15800-1
Subject	$\mathbb{A}  \text{ESE15800Type(2)}$	$\triangle$ (R 1)
品名	ESE15800 形(2)	
4		
	保管条件に関する禁止及び注意事項	
	Since contact characteristics and soldering quality may deteriorate due to sulfuration	
	and oxidation of the contacts and terminals, pay heed to the following items.	
	接点部や端子部の硫化及び酸化等により、接触特性やはんだ付け性に支障をきた す可能性がありますので以下の事項にご注意ください。	
	(1) For storage and transport of the switches, avoid unpacking them, and store them at room temperature and room humidity. Use them as soon as possible,	
	generally within 3 months, or within a maximum of 6 months after delivery.	
	generally within 5 months, of within a maximum of o months are derivery. スイッチの保管又は輸送時には、開梱せずに常温・常湿で保管し、納入後3ヶ	
	月を目安とし、6ヶ月以内を限度として、できるだけ早くご使用ください。	
	(2) Do not store the switches under conditions of high temperature and/or high	
	humidity, or in a location where corrosive gas may be generated. 高温多湿の場所及び腐食性ガスの発生する恐れのある場所での保管は避け	
	てください。	
	(3) If some units remain after unpacking, store them after applying adequate	
	moisture-proof and gas-proof treatment. 開始の作用のたちにない、文明を注意、時代での知識されて保険してくださ	
	開梱後残品のある場合は、適切な防湿、防ガス等の処置をして保管してくださ	
	<i>لا ک</i>	

標準書名	MMUN SPELIFICALIUN 共通納入仕様書	Kule No. (R 4)  記号番号 151-SW-0039-1
	ication of taping package エンポステーピング仕様	2 - 1
1.Scope 適用範囲	This specification outlines engineering inform of the taping package for switches. In case there are differences between the ind specification and this specification.priority given to the individual specification. 当仕様書は、エンボステーピング対応製品のテーピング仕様について 個別納入仕様書と当仕様書とで矛盾が生じる項目は、個別納入仕様書	ividual shall be て適用する.
2.Applliance 適用機種	Shall be applied to parts of embossed taping エンボステーピング対応製品に適用する.	package.
3.Specificatio	n of taping package テーピング仕様	
3-1 Dimensions テーピング寸法 (Refer to JIS C 0806) (JIS C 0806 に準ずる)	In accordance with individual specification. 個別納入仕様書による.	
3-2 Protrusion of cover tape カバーテープの はみ出し	<ol> <li>Cover tape shall not protrude on the pilot パイロット穴にカバーテープがはみ出していないこと。</li> <li>Protrusion of cover tape from carrier tape shall be 0.1mm maximum. キャリアテープ幅に対してカバーテープのはみ出し (</li> </ol>	
3-3 Peeling strength of cover tape カバーテープの 剥離強度 (Refer to JIS C 0806) (JIS C 0806 に準ずる)	Tested as follows,peeling strength of cover t shall be 100~700mN. 下記の試験条件で測定して、剥離強度は、100~700mNのこと. * Peeling direction as follows 剥離方向 図示とうり. * Peeling speed 300mm/min 剥離速度 * Peeling angle 165~180° Cover tape 丸バ- テ-ブ	
Revision A '98. 9.17	Tensile strength of taping package after seel shall be 10N minimum. No tearing off and peeling off of taping pack シール後のテーブの引張り強度は, 10N 以上のこと. また,この時テーブの破断,シールはがれのないこと. リール板の穴形状変更 適用機種追加 (ESE15600形) 適用機種追加(ESE15700形)/非SI単位の削除 適用機種追加(ESE15800形)	
Esta.Date制定 '96.6. Enfo Date Promul.Date	6 Ch * T.M	eck Check Plan

(

 $\langle$ 

Title 標準書名	Common Product Specifications for Information 共通納入仕様書	Standard No. (R ) 記号番号 151-SW-0061
Subject 品 名	SWITCH スイッチ	1 - 1
ITEM 項目	SPECIFICATIONS 規格	REMARK 備考
Handing of the delivery specification 納入仕様書の取扱い	<ul> <li>① The delivery specification assures the quality of individual switches. Be sure to check and evaluate the switch fitted to your product before using.</li> <li>本納入仕様書は、単体での品質を保証するものです。 ご使用に際しては、御社製品に取付けされた状態で必ず確認、評価をしてください。</li> <li>② After checking, put your receipt stamp or sign on the specification, and return one copy to us. In case that we received your order without returning the specification, we understand that you have approved the contents of the specification. If not returning, it is hard to keep delivery schedule. Therefore, please return to specification certainly. ご受領後、本納入仕様書に御社受領印を押印の上、1 部を弊社へご返却ください。なお、ご返却がなくご注文をいただいた場合、受領 いただけたたのとさせていただきますので、宜しくご了解願います。 また、ご返却なき場合は納入日程が守れない場合が起こりえますので、必ずご返却願います。</li> <li>③ As for the change of the contents of the delivery specification. We will discuss the matter with you in advance. 本納入仕様書の内容変更については、御社と事前協議の上、実施させて頂きます。</li> </ul>	
Sym. Date 日付	Revision 改訂	Signed Checked
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Esta.Date 制定 Jar	144 J 21.1991	Check 検印 Plan 担当
	ELECTROMECHANICAL COMPONENTS DIVISION 機構部品事業部	T. Konja N. 1412ac

